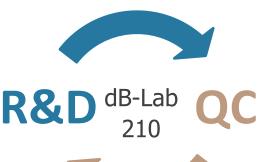




Analyzer System





R&D 和 QC 測試應用統一的框架

特點

- 模塊化硬件平台 KA3
- 結合軟件模塊, 專門用於 RnD 和在線測試 應用
- 新的軟件(LSI3, CRC, QC6.1)開發了硬件平 台 KA3 的功能
- 多通道測試
- 支持現有的硬件(DA2, PA, PM8)
- 完全兼容現有的數據和測試設置
- 與 KLIPPEL Controlled Sound 互聯

好處

- 成本經濟測試方案及靈活的硬件配置, 匹配不同的測試應用
- 從產品雛型到量產使用相同的軟件
- 更多功能-對工程師或操作員,操作都很簡易
- 滿足在線測試的特殊要求(快速,靈敏)
- 可靠的/長期測試解決方案的低風險投資
- 交換測試設置或測試數據非常簡易
- 一套用於設計,測試及數字信號處理的工具集

dB-Lab 210.918 / QC 6.7 的微小更新 - 2020 年 10 月

RnD dB-Lab 210.918 更新

• 預發版: SCN 近場掃描擴展功能

- o 在 SCN 振動掃描系統上實現半空間內的近場聲學全息掃描測試
- o SCN 近場掃描擴展功能的測試表格產生和機械人控制腳本的預發版本
- o 查看後文了解更多

• 預發版: STEP 模塊

- o 在 TRF 測試中實現自動地電壓步進
- o 自動連接到數據後處理模塊(TFA, PLAY)
- o 包含在 TRF Pro 裡面
- o 查看後文了解更多

• TRF:

- o 新功能: HOHD 高次諧波失真測試(TRF Pro)
- o 新的 Rub & Buzz 選項: 脈衝式失真(高通濾波後的失真, 10 次和 20 次)
- o 脈衝式失真/Rub & Buzz: 根據 IEC 60268-21 標準修改了符號

LSI3:

o 擴展了阻抗測試的範圍: < 1 kOhm(高靈敏通道), < 100 Ohm(低靈敏通道)

• MTON

o 如果開啟了 Clock drift tolerance 功能, 則支持多頻音失真測試(無線音頻測試)

• TBM:

- o 新的電壓定義:
 - 固定步進長度: 默認模式, 參數: Start & Max. Voltage, Voltage Step Size
 - 單電壓: 根據頻率的單次測試, 新的參數: Voltage
 - 用戶定義: 自由定義每個頻率點需要測試的電壓, 新的參數: Voltage Profile
- o 在 Bluetooth 模式下可以進行電壓和電流的測試

RMA:

- o 新的激光延遲確定
- o 快速 RMA 測試: 現在可以使用只含 3 個徑向線的小型掃描表格

• LAA:

- o 聽音測試:可以混合比例調節後的殘留信號成分;允許執行模型的,殘留的或混合的信號 聽音測試
- o 專門用來刪除初始數據的按鈕. 如果沒有參數改變引起傳遞函數的變化, 則初始的數據 將會保留並直到用戶使用屬性配置頁面的刪除按鈕為止

• <u>10</u>

o 新功能: HTML 格式的信息框

dB-Lab:

o 改善了批運行的工作流程,避免常規錯誤

QC 6.7 新功能

- 在測試完成後,參考單元可以重命名
- 用於移動式 PA 音響品質控制測試的新模板(AN79)
- 用於 I/O 測試操作的新功能庫(GPIO, 信息框)

主要功能說明(2020年10月更新)

此次更新帶來兩個新的工具,用來執行符合 IEC 60268-21 標準的,基於產品輸出信號的現代 DSP 增強音箱,耳機及其他音頻系統的測試.

首先, KLIPPEL 振動掃描系統新增了一個功能強大的功能組件, 用於聲學測試. 因此, 振動掃描系統的硬件現在可以擴展一個測試麥克風, 與障板結合在一起, 來測試直徑最大達 10"/30cm 的喇叭單元或緊湊型聲源. 將近場掃描技術應用到SCN 系統上.



圖 1. SCN-NF 近場掃描擴展組件

全面的近場/遠場輻射數據,如指向特性和聲功率,以及三維半空間內任一點的聲壓輸出可以計算出來.這些數據是通過雙層聲學測試和對直達聲的全息處理中推算出來的.與 KLIPPEL NFS 系

統使用的是相同的技術, 現在可在更小型的 SCN 硬件平台上實現.

使用更大的,而且還不足夠的障板現在可被替代.也不需要消音環境;普通的混響房間(如辦公室)就足以進行測試.配備了 <u>SCN-NF 擴展組件</u>的 SCN 振動掃描系統,現在可以在非常有限的空間內執行機械,電子和聲學參數的測試.自動的坐標軸控制,確保可重複的,精準的以及快速的麥克風和激光頭定位.

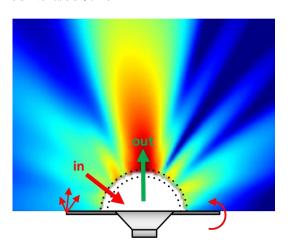


圖 2. 補償有限尺寸和邊沿效應的無限障板指向性圖譜

這個擴展功能組件預計將在 2021 年初發布,如果用戶對該功能感興趣,可聯繫 KLIPPEL 公司或其授權代理商了解試用條款.

其次, TRF 軟件模塊也得到了功能擴展, 用於進行多個激勵電平的自動化測試. 新的 TRF Voltage Stepping(STEP)模塊(預發版)與傳統的 TRF 模塊結合使用, 簡化了測試過程以及圖形化結果表達.可對結果應用上/下限, 有助於用戶標定 Umax 和SPLmax, 符合 IEC 60268-21 標準.

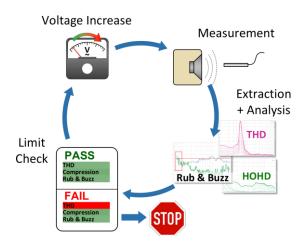


圖 3. STEP 模塊控制多個測試

另外, STEP 模塊可用來進行深入詳細的分析. 要得到更多的信息, 測試數據可以自動的傳遞到時類分析模塊(TFA), 或者用於感知分析的音頻播放模塊(PLAY)

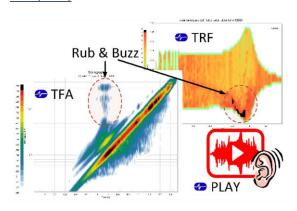


圖 4. 使用 STEP 模塊進行缺陷的根源分析

圖 4 顯示的是 Rub & Buzz 缺陷的根本原因分析結果,為了跟蹤缺陷在何處(行程,位移量),在哪個頻率點處發生這種問題,以及當從基本成分分離出來後,缺陷症狀聽起來像甚麼,等等.

這兩個功能擴展模塊,補充完善了 KLIPPEL 揚聲器和音頻系統診斷的工具集,並且完全符合 IEC 60268-21 標準.

中國授權代理商:

廣州精音電子科技有限公司

www.audioapt.com

技術諮詢: Ben Wong | hwhpaul@hotmail.com